

AIチップ設計拠点フォーラム(第19回)開催案内【Web開催】

記

1. 日時 1月29日(水)13:30-16:40

2. 開催方法

Web フォーラム

(参加登録者には、1月27日～28日中にWebフォーラム参加のためのリンクアドレスを通知いたします)

3. アジェンダ

13:30-13:35 AIチップ設計拠点フォーラムについて (産総研・内山邦男)

13:35-14:35 半導体パッケージトレンドと再配線パッケージ試作サービスの紹介
(ピーエムティー 岩田真典氏・井上祐三氏)

14:35-15:35 3次元集積実装技術の最新の技術研究動向
(産総研 菊地克弥氏)

15:35-15:40 休憩

15:40-16:40 半導体ロードマップの最新動向 (産総研 林喜宏氏／SDRJ 委員長)